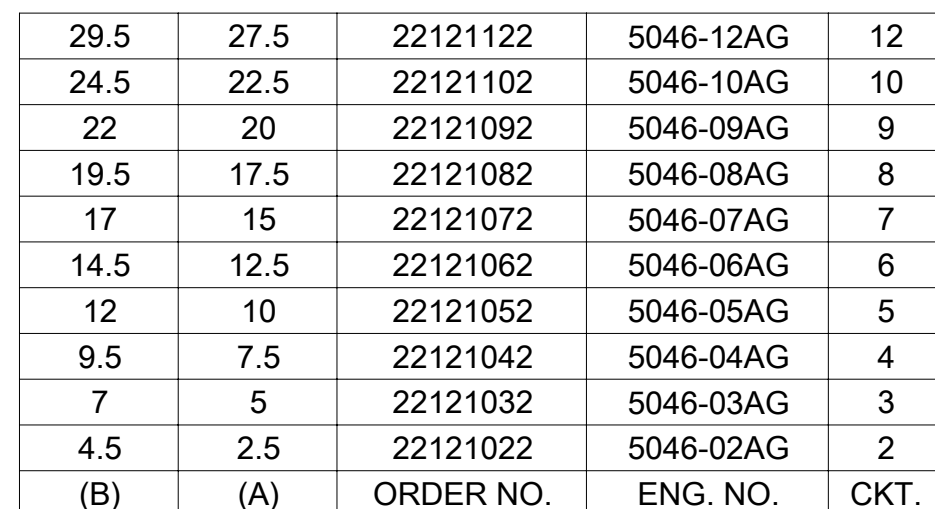
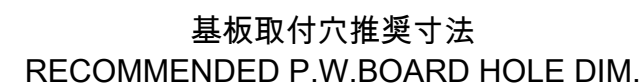
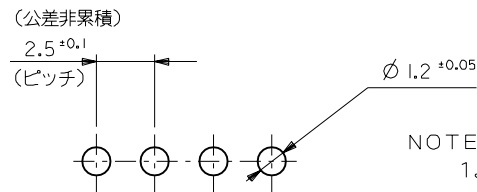
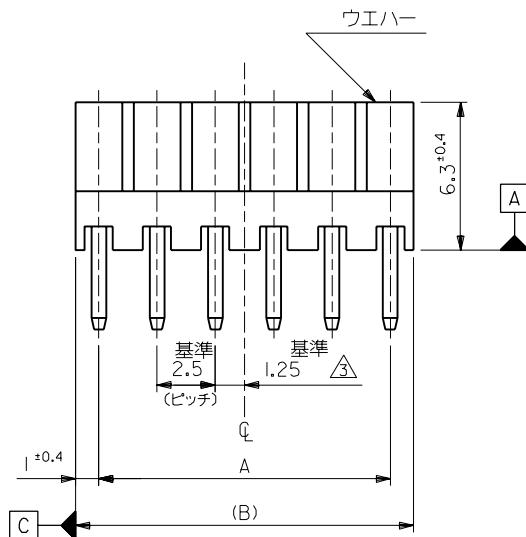
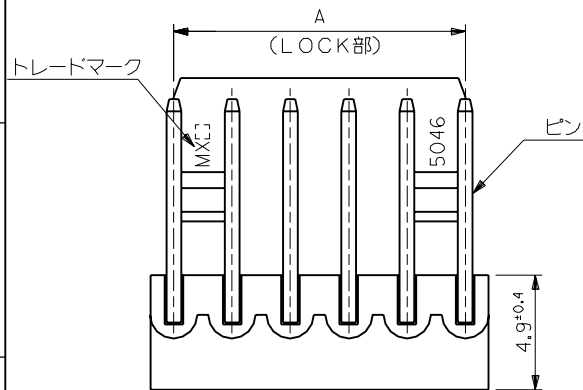


1. 材料(MATERIAL)
ウェハー：ポリアミド, UL94V-0
WAFER: POLYAMIDE, UL94V-0
ピン: □0.635 黄銅
ニッケル下地: 2micro-meter MIN. 金めっき: 0.35micro-meter MIN.
PIN: □0.635 BRASS
NICKEL: 2micro-meter MIN. Au PLATING: 0.35micro-meter MIN.
- △ 2. 全極数が偶数の場合のみ適用。
APPLY FOR EVEN CIRCUITS PRODUCT ONLY.
3. 本図面はSD-5046-NAG REV-Fの再作成図面です。
THIS DOCUMENT HAS BEEN RE-DRAWING BASED ON SD-5046-NAG, REV-F.



DOCUMENT STATUS	P1	RELEASE DATE	2019/06/21	09:15:07
-----------------	----	--------------	------------	----------



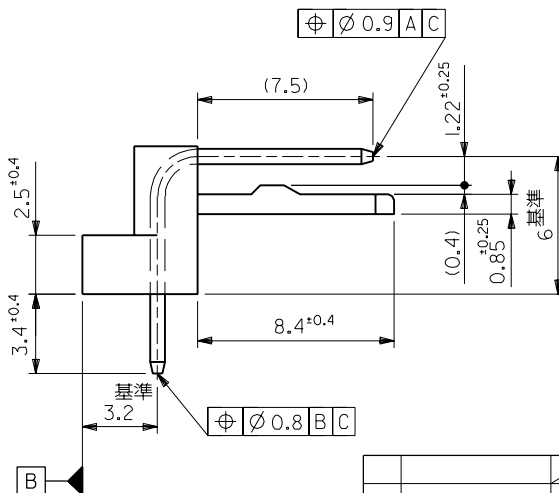
基板取付穴推奨寸法

NOTES:

1. そり長は長さ25.4に対して0.2MAX.
2. 材料
ウェハー: 66ナイロン, UL94V-0
ピン: 0.635 黄銅
ニッケル下地: 2µm MIN.
金メッキ: 0.35µm MIN.

△ 全極数が偶数の場合のみ適用

49.5	47.5	22-12-1202	5046-20AG	20
47	45	-1192	-19AG	19
44.5	42.5	-1182	-18AG	18
42	40	-1172	-17AG	17
39.5	37.5	-1162	-16AG	16
37	35	-1152	-15AG	15
34.5	32.5	-1142	-14AG	14
32	30	-1132	-13AG	13
29.5	27.5	-1122	-12AG	12
27	25	-1112	-11AG	11
24.5	22.5	-1102	-10AG	10
22	20	-1092	-09AG	9
19.5	17.5	-1082	-08AG	8
17	15	-1072	-07AG	7
14.5	12.5	-1062	-06AG	6
12	10	-1052	-05AG	5
9.5	7.5	-1042	-04AG	4
7	5	-1032	-03AG	3
4.5	2.5	22-12-1022	5046-02AG	2
(B)	A	EDP NO.	ENG.NO.	極数



角度	ANGLE	±3°
30以上	OVER	±0.3
10以上 30未満	OVER UNDER	±0.25
10未満	UNDER	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES		

材料 MATERIAL	図中参照
仕上げ FINISH	—
適用電線範囲 WIRE RANGE	—
被覆外径 INS. RANGE	—
DRAWN BY 90/3/23 Y.MIZUNO	CHK'D BY 92/10/21 M.FUKUSHIMA
APP'D BY 92/10/21 M.ENOMOTO	尺度 SCALE 5-1

molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
EDP. NO. 22-12-1**2	REV F
ENG. NO. SD-5046-NAG	
TITLE 名称 KK2.5 RIGHT ANGLE WAFER ASS'Y	